

ウェビナー申込書

CMC リサーチウェビナー

アカデミック価格

「半導体パッケージの最新動向と半導体封止材の設計・評価技術」

開催日時：2026 年 4 月 17 日（金）13:30～16:30

受講料：26,400 円（税込）

＊ 資料・見逃し配信付

送信先 Fax：03-3291-5789

CMC リサーチ TEL：03-3293-7053

お名前 例) 山田 太郎	
フリガナ 例) ヤマダ タロウ	
法人名・会社名	
部署名	
郵便番号	
都道府県	
住所1 市区町村、番地等	
住所2 アパート・マンション名、部屋番号等	
メールアドレス	
電話番号	
FAX 番号	
メルマガ受信可否	☐ 受信する ☐ 受信しない
DM（郵便など）受け取り可否	☐ 受け取る ☐ 受け取らない
興味分野	
お支払い（銀行振込） 予 定 日	年 月 日頃
通 信 欄	